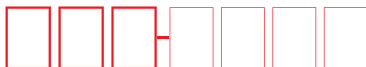




郵便はがき



料金後納  
郵便

## 株主通信

第19期上半期  
自2020年4月1日 至2020年9月30日



株式会社ジエダット <証券コード:3841>

株主名簿管理人 事務取扱所

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問合せ先 0120-288-324 (フリーダイヤル)

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

## 「JEDATウェビナー2020」開催

2020年6月30日、当社はアナログLSIおよびフラットパネルディスプレイ向け設計システム「SX-Meister」の最新版、Ver.9.0をリリースいたしました。このリリースに伴い、ジエダットでは初となるWEB形式にて、「JEDATウェビナー2020」を9月4日に開催、当初の想定を上回る多数の方にご参加いただき、主力製品を始めとした各製品の最新情報を配信いたしました。今後も国内外に向けたウェビナーを定期的に開催し、積極的な情報発信を行ってまいります。

## 株式数及び株主数 (2020年9月30日現在)

発行可能株式総数	7,800,000株
発行済株式総数	1,951,900株
株主数	576名

## 株主メモ

上場市場	東京証券取引所 JASDAQ市場 (スタンダード)
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 <a href="http://www.jedat.co.jp/">http://www.jedat.co.jp/</a> ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載します。

## 会社概要 (2020年9月30日現在)

商号	株式会社ジエダット (Jedat Inc.)
所在地	〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
代表取締役社長	松尾 和利
営業開始	2004年2月2日
資本金	760,982,760 円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション

## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2021年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当第2四半期累計期間において当社は、アナログLSI設計の自動化および特定デバイスの設計効率化に向けた研究開発活動を継続して、主力製品である「SX-Meister」の新バージョンをリリースいたしました。また国内外の移動制限が継続する中、多彩な手段を講じてリモートを主体とした販売活動を行い、加えてWebを活用した「JEDATウェビナー2020」を開催して各種新製品の紹介を行いました。ソフトウェア設計受託においては、好調なデバイス製造装置メーカー等との連携を深める活動を行いました。デバイス設計受託においては、貿易摩擦の影響を受けて低下しつつある需要に対抗して、国内外を対象に積極的な提案活動を展開しました。一方固定費に関しては、国内外の移動制限や各種イベント中止に伴う削減効果にプラスして、不要不急の経費を抑える事で大幅な圧縮を実現しました。

このような活動の結果、売上高は低下傾向のデバイス設計需要の影響を受けて9億1500万円（前年同四半期比2.9%減）となりました。営業利益は固定費の圧縮効果もあり7400万円（前年同四半期比2.0%減）となり、経常利益は7200万円（前年同四半期比0.7%減）となりました。四半期純利益は4800万円（前年同四半期比1.0%減）となりました。

当下半期におきましては、アナログLSI設計自動化機能の拡張を継続し、引き続き主力製品SX-Meisterの更なる機能強化をはかってまいります。販売面におきましては、国内に加えて海外も対象としたWEBセミナーの開催、また新たな代理店や協力会社の開拓活動など、海外市場向けの売上拡大に向けた販売活動にも注力してまいります。ソリューション・ビジネスにおきましては、EDAソフトウェア受託サービスの伸長を、またデバイス設計受託サービスの巻き返しをはかるべく、国内外の新規顧客開拓活動を促進してまいります。

株主の皆様には引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願ひ申し上げます。



代表取締役社長

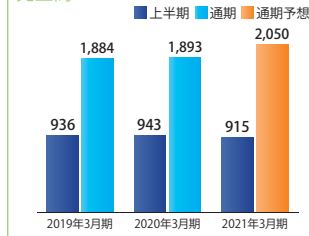
松尾和利

## 第2四半期累計期間 売上高 (単位:百万円)

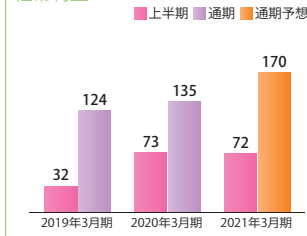
		2020年 3月期	2021年3月期		
		実績	計画	実績	前年同期比
事業別 売上高	製品	435	542	<b>527</b>	+ 21.2%
	サービス	235	221	<b>213</b>	△ 9.2%
	ソリューション	272	246	<b>174</b>	△ 36.0%
市場別 売上高	半導体市場	616	616	<b>600</b>	△ 2.6%
	FPD市場	326	393	<b>315</b>	△ 3.6%
製品区分別 売上高	自社開発製品	732	779	<b>678</b>	△ 7.3%
	代理販売製品	211	231	<b>237</b>	+ 12.3%
売上高合計		943	1,010	<b>915</b>	△ 2.9%

## 財務ハイライト (単位:百万円)

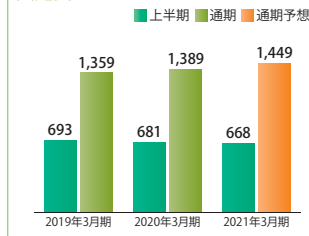
### 売上高



### 経常利益



### 固定費



### 総資産・自己資本

